**レジュメ１（経歴及び今後の活動内容）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **氏名** | |  | | | | | | | | |
| **専門分類（コンサルタントを行なう上で特に専門とされる分類に○を付けて下さい。）※複数回答可** | | | | | | | | | | |
| **大分類** | 半導体プロセス | | サブストレート | プリント配線板（リジット・フレキ） | | |  | | | |
| 設計 | | 製造 | | 実装 | 品質管理 | |  |  |  |
| 経営 | | 営業 | | 調達 | 工場設営 | |  |  |  |
| **小分類** | 設計：部品データ設計（基板構造含む）、配線設計、CAM出力、シミュレーション　他  製造：資機材（材料、薬剤、装置）、TH加工（穴あけ、めっき）、表面処理（OSP、金めっき）  製造技術、生産技術　他  実装：電子部品、搭載・接合技術　他  品質管理：検査技術、信頼性評価技術、各種解析技術、問題解決手法、品質管理手法、  クレーム対策技術　他  半導体プロセス：前工程、後工程　他  経営：経営管理、生産管理、情報システム　他  営業：マーケティング、技術営業　他  調達：設備調達、材料・部品調達　他  工場設営：基板製造装置設計、設備仕様設計　他  その他（　　　　　　） | | | | | | | | | |



**専門分類**

**専門分類において経験した業務の詳しい内容**

**専門分類**

**専門分類において経験した業務の詳しい内容**

**レジュメ1「今後の活動内容について」作成時の注意事項**

これまでの経験を活かして、コンサルタントとして（または企業内において）今後、どのような活動を目指しているか、ご自身の貢献領域、具体的な貢献内容、提案したい事項等をA4サイズ１枚以内でご記入下さい。

（★この注意項目は、レジュメ作成時に除去して下さい。）

**今後の活動内容について**